

2006年12月吉日

お客様各位

## 株式会社富士通九州システムエンジニアリング

### 「TSV-Solution Forum 2007」のご案内

拝啓 中冬の候、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社ではこの度、株式会社テクノスター社（<http://www.e-technostar.com/>）製 解析 Pre/Post 「TSV-Solution」の正式代理店となりましたことを受け、**2007年1月31日(水)大阪にて**「TSV-Solution Forum 2007」を開催する運びとなりましたので、ここにご案内申し上げます。弊社のこれまでの製品ラインナップに「TSV(TechnoStar Venus)」が加わりましたことで、新たなソリューションの御提供が可能となりました。

本フォーラムでは、まずは開発元である(株)テクノスター社からの「TSV」の基本性能や今後の開発方針について発表があります。外資系ソフトが多いCAE業界において、日本発の世界標準を志し、テクノスター社では、従来の構造解析CAEに加え、流体解析との連携や、リバースエンジニアリングへの取組みなど、興味深い内容が満載されております。

次に弊社より、TSV-Solutionを使った樹脂流動解析への適用事例をご紹介します。樹脂流動分野でもメッシュ生成や中立面抽出への問題は多く、その重要性は高まってきております。TSV-Solutionを樹脂流動分野でのメッシュ生成や中立面機能を活用することで、大幅にモデリング時間短縮が可能となります。続きまして、機械・装置系3次元CAD ICAD/SXとTSV-Solutionを連携させた設計者向けソリューションをご紹介します。TSVの強力なメッシュ機能を活用することにより、設計者でも簡単且つ迅速に解析業務が行えます。

最後にユーザー事例として、富士通株式会社 HPC 機構シミュレーション技術グループ 猪野毛 操様より御発表頂きます。これまで膨大な時間が掛かっていたメッシュ生成が TSV を導入されることにより、短時間且つ高品質に行え、劇的な解析業務効率化に大きく貢献した事例をご紹介します。

日頃、メッシュ生成にお困りの方には、大変有意義な機会かと存じますので、是非ご期待下さい。なお、誠に勝手ながら、本セミナーは全て予約制とさせていただきますので、後述の申込方法をご覧の上、お早めにお申し込み下さい。参加費は無料です。

また、セミナー終了後には、懇親会を開催いたします。皆様におかれましては、ご多忙中とは存じますが、多数の方々のご参加を心よりお待ちしております。

敬具

## TSV-Solution Forum プログラム

- 13:30 受付開始
- 14:00-14:10 御挨拶  
株式会社富士通九州システムエンジニアリング  
PLM ソリューション統括部部長 夕田 和弘
- 14:10-15:10 株式会社テクノスター  
「TSV-SolutionsのLIVEデモ紹介と今後のロードマップ」  
代表取締役社長 立石 勝様
- 15:10-15:25 休憩
- 15:25-16:15 株式会社富士通九州システムエンジニアリング  
「FQS が提供する新たな樹脂流動解析ソリューション、TSV-Solution と Moldflow のコラボレーション活用事例のご紹介」  
PLM ソリューション統括部 佐々木 学
- 16:15-16:45 株式会社富士通九州システムエンジニアリング  
「富士通が提供する機械・装置系3次元 CAD ICAD/SX と TSV-Solution の活用事例のご紹介」  
PLM ソリューション統括部 深町 幸士朗
- 16:45-17:00 休憩
- 17:00-17:30 富士通株式会社 テクノロジーセンター・HPC 適用推進センター  
機構シミュレーション技術グループ 猪野毛 操様  
「TSV 活用による電子機器解析の効率化事例の紹介」
- 17:45-19:30 懇親会

\*スケジュールは予告なく変更することがあります。

## セミナー参加申込方法

本セミナーは、全て予約制となっております。参加を希望される場合は、大変お手数ではございますが、必要事項を記載の上、メールにてお申し込みください。誠に勝手ながら、電話やFAXでの受付は行っておりませんので、予めご了承下さい。

### 参加申込アドレス

**fqs-de-cae@ml.jp.fujitsu.com**

【申込要項】以下の必要事項をご記入の上、お申し込みください。

受付後、受講証をお送りいたします。印刷して当日会場受付にご提示ください。

1. 御社名
2. 部署名
3. 連絡先住所((郵便番号と住所))
4. 連絡先電話番号
5. 連絡先メールアドレス
6. 参加者名
7. 懇親会への参加    する    しない (いずれかをご選択ください)

会場の都合上、1社最大3名様までのエントリーとさせていただきます。

なお、申込受付は先着順となります。

会場定員超過の場合、ご希望に添えない場合がございますので、お早めにお申し込み下さい。

## 会場のご案内

【大阪会場】    富士通関西システムラボラトリ  
1月31日(水)    <http://jp.fujitsu.com/facilities/kansai>  
定員:100名    大阪府大阪市中央区城見 2-2-6  
                  JR 大阪環状線京橋駅から徒歩 8 分、  
                  JR 東西線大阪城北詰駅から徒歩 10 分

